

113 年度徵才活動

公司名稱	精材科技股份有限公司		攤位編號	24
公司地址	桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓		統一編號	16741846
負責人	陳家湘		員工人數	1400
連絡人	吳婧妍		連絡電話	03-4331818 #1310
E-mail	Nicole_wu2@xintec.com0tw			
公司網址	www.xintec.com.tw			
服務項目	晶圓封裝			
勞動權益	☒ 勞、健保 ☒ 勞退 休假制度			
福利制度	■獎金：年終獎金保障 2 個月 ■點券：三節、勞動節、生日 ■訓練：完整訓練發展架構及多元學習管道 ■保險：勞保、健保、就保、勞工退休金提撥、員工及眷屬免費團保 ■補助：結婚禮金、生育祝賀金、住院慰問金、伙食費補助 ■娛樂：社團活動、家庭活動、體能競賽、歌唱比賽 ■其他：健身中心、員工舒壓按摩小站、健康檢查、特約商店		是否進用身心障礙人員	是
公司簡介	精材科技股份有限公司成立於 1998 年，座落於台灣中壢工業區，是第一家將晶圓層級封裝技術(WLCSP) 商品化的公司，以「誠信、創新、客戶導向」為公司的核心價值，自許為先進封裝服務方案的專業供應商。 精材從 CMOS 影像感測元件(CIS)封裝開始，目前已拓展至各式感測元件、微機電封裝及客製化晶圓級架構服務，可應用於消費電子、通訊、電腦、工業和汽車等領域。			

職務名稱	人數	主要資格條件	待遇	工作內容	工作地點	備註
無塵室技術員	5	高中職畢業	【日班】 27,470~44,600 【夜班】 33,800~53,650 *薪資依工作績效、加班而異 *到職後另有新人期滿獎金，合計 14,000 元	1. 無塵室機台操作 2. 產品檢驗(顯微鏡) 3. 報表產出 4. 工作安排	桃園市中壢區 (中壢工業區)	
設備工程師	3	大學(含)以上畢業；電子電機, 機械等相關科系	面議	1. 設備裝機、保養、維修、機構改善 2. 設備問題分析、故障排除及改善 3. 設備產能與良率提升 4. 機台軟體/硬體改善	桃園市中壢區 (中壢工業區)	

113 年度徵才活動

製造帶線工程師	3	大學(含)以上畢業	面議	1. 人員出勤管理及教育訓練 2. 產線物料優先次序排定 3. 生產管理、現場作業改善 4. 結構及生產力規劃資料分析統計與應用 5. 掌握產量進度 6. 提高產能及降低不良率	桃園市中壢區 (中壢工業區)	
---------	---	-----------	----	---	-------------------	--